

证券简称：中芯集成

证券代码：688469

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称	中信证券、海通证券、华泰证券、兴业证券、中邮证券、东吴证券、东北证券、方正证券、华创证券、中泰证券、广发证券、招商证券、中信建投证券、长江证券、天弘基金、兴业基金、银河基金、兴证全球基金、华富基金、中国人寿资管、百年人寿保险等 100 余家机构
时间	2023 年 10 月 31 日 10:00-11:00
会议地点	公司会议室
会议形式	电话会议
上市公司参会人员姓名	董事、总经理：赵奇 财务负责人、董事会秘书：王伟
投资者关系活动主要内容	<p>一、公司领导介绍三季度基本情况。</p> <p>公司领导介绍三季度公司经营情况：</p> <p>2023 年前三季度，公司营业总收入 38.32 亿元，同比增长 21.26%；EBITDA 8.62 亿元，同比增长 74.38%；经营活动产生的现金流量净额 19.72 亿元，同比增长 399.12%。</p> <p>2023 年第三季度，公司营业收入 13.11 亿元，同比增长 16.15%；EBITDA 4.54 亿元，同比增长 115.36%；经营活动产生的现金流量净额 10.11 亿元。</p> <p>2023 年第三季度，在营收同比增长的情况下，EBITDA 实</p>

现较大的增长，公司盈利状况逐渐向好。

二、现场交流与主要问答。

问题 1：公司成立芯联动力子公司专注 SiC 业务，目前 SiC 业务进展如何，对后续业务如何展望？众多产业投资人共同支持 SiC 业务，是出于何种考虑？

答 复：公司 SiC 业务发展迅速。6 英寸 SiC MOSFET 产品主要应用于车载主驱逆变器。目前，公司也正在加速拓展客户和市场。正是基于对 SiC 产品的性能、可靠性和规模的认可，多个重要产业资本与公司携手发展，共同成立芯联动力，不但对 SiC 业务发展的认可，也是对公司发展现状和历史积累的充分信任。

问题 2：如何看待当前功率半导体的供需关系，以及公司将如何应对未来的市场竞争？

答 复：全球的功率半导体市场随着新能源产业的进一步深化，整个市场仍在进一步扩大。同时，国产替代也是目前半导体行业的红利。近几年国内产线在增加，供应量也在增大，竞争显得逐渐激烈。公司在产品应用上分为车载、工控及高端消费。公司也将通过技术领先及国产替代的方案在中高端市场获得市场份额。

另外，公司也希望通过跟新能源终端的深度合作及联合研发，在功率半导体上做出创新，并通过产品和技术的创新带动市场效益与地位。

问题 3：公司对应用于汽车和光伏的 IGBT 产品的前景如何展望？

答 复：下半年，公司 IGBT 业务一定程度上会受市场调整的影响。由于公司目前正有计划地对 IGBT 产品进行新旧换代，随着明年上半年车载和新能源系列产品的换代完成，公司有信心 IGBT 业务将回到高速发展的轨道上来。同时，在车载高性能逆变器模块和新能源大功率模块方面，公司仍有广阔的

	<p>发展空间。</p> <p>问题 4: 请公司领导介绍目前公司消费电子业务增长情况及相应的产品布局。</p> <p>答 复: 公司手机相关的产品, 主要包含传感器、射频和锂电池保护功率器件等, 其技术和规模目前均已处于领先地位。同时, 公司在 MEMS 硅麦克风、低压锂电池保护芯片的 MOSFET 上均做了相应布局。</p> <p>未来, 公司会加强和拓展传感信号链、电源管理、射频前端在消费类和物联网应用上的全面布局。</p> <p>问题 5: 请公司领导介绍目前公司消费 MEMS 产品的销售情况, 以及公司对车载 MEMS 产品的布局及销售情况。</p> <p>答 复: 从第三季度开始, 手机和物联网需求都重回升势, 公司相关产线产量饱满, 并继续扩大领先优势。公司高性能 MEMS 麦克风产品已完成国际头部终端客户的严苛认证, 实现大规模量产。公司在 MEMS 车载惯性导航和激光雷达已获得重大突破, 并开始稳定上量。</p> <p>问题 6: 请公司领导介绍公司三季度的产能情况?</p> <p>答 复: 目前, 公司 8 英寸硅基产能仍保持 17 万片/月; 12 英寸晶圆代工技术和产品也在不断验证中, 产能继续爬坡, 同时公司也会根据市场需求进行适时扩产。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 10 月 31 日